



imaps-France infos

N°44, novembre 2011

Rédaction Jean-Paul Droguet

49 rue Lamartine- F-78000 Versailles

Le mot du Président,

IMAPS France en 2011, c'est 136 adhérents que viennent compléter 5 adhésions « corporate », la nouvelle formule d'adhésion au niveau d'une entreprise et qui permet à tous ses employés de bénéficier des avantages « IMAPS » (notamment les prix réduits à l'inscription aux conférences) à travers le monde. Notre nombre d'adhérents est donc en hausse considérable. C'est le résultat du succès de nos derniers évènements. Mais l'association a besoin de ses adhérents pour générer de nouvelles idées et assurer le succès des prochaines conférences et journées techniques. Ainsi, avec cette hausse du nombre d'adhérents, nous espérons que se poursuivra une boucle vertueuse afin que les semiconducteurs et leur packaging bénéficient en France du meilleur des réseaux d'échanges. Le renouvellement des inscriptions se fait avec le début de chaque année civile, aussi je vous invite à solliciter vos entreprises afin qu'elles souscrivent à une inscription « corporate ». Nous souhaitons aussi faire venir à nous plus de partenaires et adhérents issus du monde académique et de la recherche. Nous avons aujourd'hui de nombreux représentants de l'industrie mais relativement moins d'enseignants-chercheurs ou d'étudiants, et ce, malgré l'excellence de certains de nos instituts de recherche appliquée. Alors n'hésitez pas à parler d'IMAPS à vos collègues scientifiques et chercheurs!

Jean-Marc Yannou

Calendrier IMAPS France 2011-2013

20 octobre 2011, Tours Journée Puissance
8 Décembre 2011, Paris Journée Connectique
1-2 Février 2012, La Rochelle 7 ^e ATW Européen Micropackaging et Management Thermique
Mars 2012 Bordeaux Workshop Fiabilité
24-26 avril 2012, Grenoble 2 ^e Forum MiNaPAD
Automne 2012, Tours Journée Puissance
Décembre 2012 Journée technique à définir
Février 2013, La Rochelle 8 ^e ATW Européen Micropackaging et Management Thermique
Printemps 2013 Workshop Embedded Wafer Level Packaging
9-12 septembre 2013, Grenoble European Microelectronics and Packaging Conference

Journée Technique Connectique 2011

C'est dans moins d'un mois, le 8 décembre, que se tiendra la *Journée Connectique* dans les locaux de l'espace Hamelin, 17 rue Hamelin dans le 16^e arrondissement.

Au niveau des sous-ensembles, des équipements ou des systèmes, par son impact sur la miniaturisation, les performances, la fiabilité et les coûts, la connectique reste un élément déterminant du packaging électronique.

Le programme a été diffusé. Avec neuf conférences dont une revue de l'état de l'art et des marchés présentée par le cabinet *Décision* le programme de cette journée devrait répondre aux attentes des concepteurs de matériel. Jean-Luc Diot et Gilles Rizzo président ensemble cette journée.